

Bescheid

**über die Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 26. Oktober 2020**

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAÖ

Datum:

21.12.2020

Geschäftszeichen:

II 10-1.33.43-191/10

Nummer:

Z-33.43-191

Geltungsdauer

vom: **21. Dezember 2020**

bis: **26. Oktober 2025**

Antragsteller:

Diessner GmbH & Co. KG
Lack- und Farbenfabrik
Tempelhofer Weg 38-42
12347 Berlin

Gegenstand dieses Bescheides:

Wärmedämm-Verbundsysteme mit angedübeltem und angeklebtem Wärmedämmstoff
"Diessner WDV-System Polystyrol"
"Diessner WDV-System Mineralfaser"
"Diessner WDV-System MF Lamelle"

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-33.43-191 vom 26. Oktober 2020.

Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und zwei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

**Bescheid über die Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.43-191**

Seite 2 von 2 | 21. Dezember 2020

II Besondere Bestimmungen

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt ergänzt:

Die Anlagen 2.1 und 3 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung werden durch die geänderten Anlagen 2.1a und 3a dieses Bescheids ersetzt.

Anja Rogsch
Referatsleiterin

Beglaubigt
Keküllüoğlu

Aufbau des WDVS mit EPS-Platten
"Diessner WDV-System Polystyrol"

Anlage 2.1a

Schicht	Auftragsmenge (nass) [kg/m ²]	Dicke [mm]
Klebemörtel: Diessner Klebe- und Armierungsmörtel KAM Diessner Klebe- und Armierungsmörtel leicht KAM-L Diessner Systemklebe- und Spachtelmasse SKS Diessner Baukleber BK	4,0 – 5,0 3,0 – 4,0 4,0 – 5,0 4,0 – 5,0	Wulst-Punkt oder vollflächige, ggf. teil- flächige Verklebung
Dämmstoff: befestigt mit Dübeln nach Abschnitt 2.1.1.7 EPS-Platten nach Abschnitt 2.1.1.2 a)	-	40 bis 400
Unterputze: Diessner Klebe- und Armierungsmörtel KAM Diessner Klebe- und Armierungsmörtel leicht KAM-L Diessner Systemklebe- und Spachtelmasse SKS Diessner Klebe- und Armierungsmörtel KAM 110 J - mit Diessner Armierungsgewebe - mit Diessner Panzergewebe + Diessner Armierungsgewebe	6,0 – 7,0 4,0 – 5,0 6,0 – 7,0 5,5 – 9,0	3,5 – 6,0 3,5 – 6,0 3,5 – 6,0 3,0 – 5,0 5,0 – 8,0
Bewehrungen: Diessner Armierungsgewebe Diessner Panzergewebe	ca. 0,160 ca. 0,335	- -
Haftvermittler: Diessner Putzgrund	ca. 0,150	-
Schlussbeschichtungen (Oberputze): Diessner Scheibenputz Diessner Modellierputz Diessner Kratzputz Diessner Siliconharzputz Diessner Silikatputz Diessner Münchner Rauputz extra Diessner Kunstharzputz Diessner Klebe- und Armierungsmörtel KAM Diessner SilcoNature SHP-K Diessner SilicoProtect SHP-K	2,7 – 6,0 3,0 – 6,0 22,5 – 25,0 ¹ 2,3 – 4,2 2,5 – 4,5 2,7 – 6,0 2,3 – 4,3 2,5 – 3,0 2,6 – 3,8 2,6 – 3,8	2,0 – 5,0 2,0 – 5,0 12,0 – 15,0 ¹ 1,5 – 3,0 1,5 – 3,0 2,0 – 5,0 1,5 – 3,0 1,5 – 2,5 1,5 – 3,0 1,5 – 3,0
¹ nach dem Kratzen (Endbearbeitung) Auftragsmenge 16,0 – 18,0 kg/m ² und Schichtdicke 10,0 – 12,0 mm		

Die Bestimmungen des Abschnittes 3 sind zu beachten.

**Oberflächenausführung/
Anforderungen**

Anlage 3a

Bezeichnung	Hauptbindemittel	DIN 52617 kapillare Wasser- aufnahme w [kg/(m ² √h)]	DIN 52615 wasserdampf- diffusions- äquivalente Luftschicht- dicke s _d [m]
1. Unterputze			
Diessner Klebe- und Armierungsmörtel KAM	mineralisch	0,1	0,05
Diessner Klebe- und Armierungsmörtel leicht KAM-L	mineralisch	0,15 ²	0,14 ²
Diessner Systemklebe- und Spachtelmasse SKS	mineralisch	0,1	0,05
Diessner Klebe- und Armierungsmörtel KAM 110 J	organisch	0,13 ²	0,30 ³
2. Schlussbeschichtungen (Oberputze)			
2.1 ggf. mit Haftvermittler "Diessner Putzgrund"			
Diessner Scheibenputz	mineralisch	0,5	0,1
Diessner Modellierputz	mineralisch	0,33 ²	0,13 ^{1,2}
Diessner Kratzputz	mineralisch	0,5	0,1
Diessner Münchner Rauhputz extra	mineralisch	0,5	0,1
Diessner Siliconharzputz	organisch	< 0,18	0,3
Diessner Silikatputz	organisch	< 0,2	< 0,1
Diessner Kunstharzputz	organisch	< 0,26	0,4
Diessner Klebe- und Armierungsmörtel KAM	mineralisch	0,1 ²	0,07 ^{1,2}
Diessner SilcoNature SHP-K	organisch	0,22 ⁴	0,08 ³
Diessner SilicoProtect SHP-K	organisch	0,22 ⁴	0,08 ³
¹ geprüft mit Unterputz "Diessner Klebe- und Armierungsmörtel KAM" ² geprüft nach ETAG 004, Abschnitt 5.1.3.1 ³ s _d : geprüft gemäß ETAG 004, Abschnitt 5.1.3.4 nach DIN EN ISO 7783 [m] ⁴ w: Wasseraufnahme nach DIN EN 1062-3 [kg/(m ² √h)]			